

2018年2月15日

各位

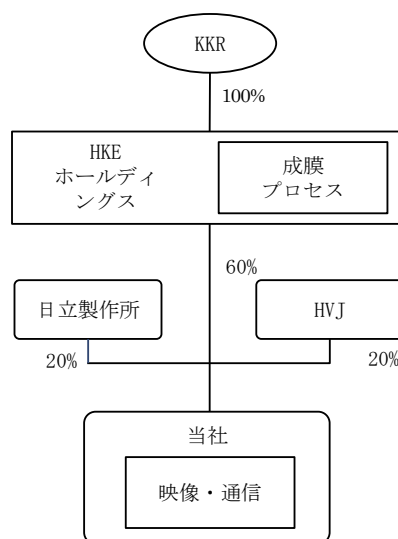
会社名 株式会社日立国際電気  
代表者名 執行役社長 佐久間嘉一郎  
(コード番号6756 東証第一部)  
問合せ先 法務・CSR本部長 奥吉 章二  
TEL 03-6734-9401

## 上場廃止後の経営体制に関するお知らせ ～2018年6月に新体制発足～

本日付プレスリリース「株式併合及び定款の一部変更に係る承認決議に関するお知らせ」に記載のとおり、本日開催の臨時株主総会において承認決議された第1号議案「株式併合の件」(以下「本株式併合」といいます。)の実施に伴い、当社株式は2018年3月9日に上場廃止となる予定です。上場廃止後の当社の今後の再編の見通しについて、下記のとおりお知らせいたします。

### 1. 上場廃止後の見通し

当社は、本株式併合の効力発生を条件として、株式会社日立製作所(以下「日立製作所」といいます。)が所有する当社株式の全てを当社が取得(以下「本自己株式取得」といいます。)し、2018年5月31日付で本自己株式取得により当社がHKEホールディングス株式会社(以下、HKEホールディングス)の完全子会社となった後に、2018年6月1日付でHKEホールディングスを承継法人とする当社成膜プロセスソリューション事業の吸収分割(以下「本会社分割」といいます。)を行い、2018年6月4日付で日立製作所及び日本産業パートナーズ株式会社が管理・運営・情報提供等を行うファンドが出資するHVJホールディングス株式会社(以下「HVJ」といいます。)に対するHKEホールディングスによる当社株式の20%ずつの譲渡が実行されます。かかる譲渡の完了後、当社株式の60%をHKEホールディングス、20%を日立製作所、残り20%をHVJがそれぞれ所有することになる予定です。これらの一連の取引実施後の資本関係は下図の通りです。



## 2. 本会社分割後の状況（予定）

本会社分割後の状況については、次のようになる予定です。

### (1) 当社について

映像・通信ソリューション事業のみを営むこととなる本会社分割後の当社の名称、所在地、代表者の変更は現時点では予定しておりません。

### (2) 成膜プロセスソリューション事業新会社について

HK Eホールディングスによれば、成膜プロセスソリューション事業を営むこととなる本会社分割後のHK Eホールディングスの名称、所在地、代表者の役職・氏名については、本会社分割に係る契約締結等の必要な手続きが行われることを前提として、本会社分割の効力発生日と同日の2018年6月1日に以下のとおり変更することを予定しているとのことです。

新名称	(株) KOKUSAI ELECTRIC (英文：Kokusai Electric Corporation)
新所在地	東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地
新たに就任する代表者の役職・氏名	代表取締役社長 金井 史幸

以 上